

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司

关于接受子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因杭州良淋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“良淋科技”）业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司杭州武林支行申请借款 1,000 万元，公司全资子公司上饶市达淋新材料有限公司（以下简称“达淋新材”）为公司前述借款提供最高额保证担保，担保额度为 1000 万元。具体条款以签署的最终合同为准。

（二）审议和表决情况

此次担保是子公司达淋新材为母公司良淋科技借款提供担保，达淋新材根据有关法律法规及《公司章程》规定，均已履行内部审批程序，本次担保无需公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：杭州良淋电子科技股份有限公司

成立日期：2010 年 12 月 15 日

住所：杭州市临平区南苑街道世纪大道西 102 号九洲大厦 10 楼

注册地址：浙江省杭州市临平区经济开发区红丰路 587 号 1 幢 2 层 201、202 室

注册资本：48,500,000 元

主营业务：车辆电缆线束和柔性扁平电缆线等精密电子信号传输线缆的研发、生产和销售

法定代表人：汤红富

控股股东：杭州德淋投资有限公司

实际控制人：汤红富

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：母公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：587,775,659.44 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：341,803,597.23 元

2024 年 12 月 31 日净资产：170,450,155.24 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：71.00%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：71.00%

2024 年度营业收入：337,917,561.17 元

2024 年度利润总额：-953,976.87 元

2024 年度净利润：-518,266.62 元

审计情况：已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定，审计意见类型是无保留意见。

三、董事会意见

（一）担保原因

公司因业务发展需要，为补充日常经营所需的流动资金，拟向银行申请授信。达淋新材为公司全资子公司，为支持公司日常经营业务的有序开展，为公司向银行申请授信提供最高额保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

达淋新材为公司提供担保系支持公司业务发展，有助于公司获得更多授信额度，有利于保障公司持续发展。同时公司经营情况稳定，资信状况良好，上述预计担保风险可控。

（三）对公司的影响

达淋新材为公司提供担保，不会影响公司的日常经营业务，不会对财务情况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	20,080.61	117.81%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	11,558.10	67.81%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	20,080.61	117.81%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件

《上饶市达淋新材料有限公司关于为母公司提供担保的股东决定》

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日